



【参考】  
 BGAの厚みは0.98mmで記載していますが、これは最小値です。  
 これ以上の厚みの際は、スペーサとトップカバーの間に  
 隙間が出来ます。

16	4	M2x10	ナベ小ネジ	
15	1		トップカバー	
14	2		スペーサガイドピン	
13	1		スペーサ	
12	1		案内板	
11	2		ガイドピン	
10	4		ナベ小ネジ	
9	4		ファスナー	
8	24		止めピン	
7	4		ファスナー	
6	272		プラグピン	
5	272		筒	
4	272		バネ	
3	272		ピン	
2	1		下側インシュレータ	
1	1		本体インシュレータ	

ITEM	QTY.	PART No.	DESCRIPTION	NOTE
		TITLE 272ピン、1mmピッチ LSPACK (RH850_D1M1x用)		
		PART No. LSPACK272Z2021RE12		
		DRAWING No. U140030		
0	RELEASED	M.M. S.M.	Dec.3.'14	
Rev.No.	DESCRIPTION	DATE	TET TOKYO ELETECH CORP.	
			SHEET	1 OF 1